

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分
 【発行日】平成 23 年 8 月 4 日 (2011.8.4)

【公開番号】特開 2010-27704 (P2010-27704A)
 【公開日】平成 22 年 2 月 4 日 (2010.2.4)
 【年通号数】公開・登録公報 2010-005
 【出願番号】特願 2008-184564 (P2008-184564)
 【国際特許分類】

H 0 1 L 33/48 (2010.01)

C 0 4 B 35/50 (2006.01)

C 0 9 K 11/80 (2006.01)

【 F I 】

H 0 1 L 33/00 N

C 0 4 B 35/50

C 0 9 K 11/80 C P M

【手続補正書】
 【提出日】平成 23 年 6 月 20 日 (2011.6.20)
 【手続補正 1】
 【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】0 0 2 2
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【 0 0 2 2 】

次に、片面に p 電極と n 電極が形成された、例えばフリップチップ L E D 素子 1 3 を A u バンプで接合する。一方、工程 3 0 0 において、L E D 素子 1 3 と組み合わせたときに色度が適切な範囲となるように調整された蛍光体セラミック板を、型枠 1 5 の大きさに合わせてダイシングした後、L E D 素子 1 3 の上面に載置し固定する。